

Unternehmenssteckbrief:

01.2014	Eröffnung Entwicklungsstandort PRETTL Electronics Freiburg
07.2021	Gründung der EE Engineering Services GmbH
12.2021	6 Angestellte - Jahresumsatz ca. 300T€
03.2023	Namensänderung in Contembs GmbH
12.2024	Umzug des Firmensitzes in Freiburg – Jahresumsatz ca. 620T€



Unternehmensziele:

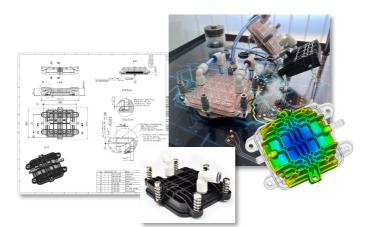
- Realisierung von Entwicklungsprojekten im Auftrag unserer Kunden von der Produktidee über konzeptionelle Lösungsansätze in den einzelnen Musterphasen bis hin zu seriennahen Prototypen sowie eine Betreuung der Produkte bei der Überführung in die Serienproduktion
- Eigenständiger Elektronikentwicklungsbereich für Hardware-, Software- und/oder Firmware-Lösungen

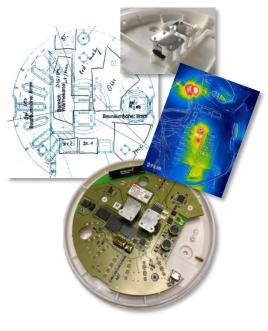
Kompetenzen:

- Langjährige Erfahrung im Bereich der Forschung und Entwicklung von Mechatronik- und Elektroniklösungen
- Langjährige Erfahrung bei der Umsetzung von technischen Lösungen in die Serienproduktion inkl. design-for-testability, EOL, Prüfmittelentwicklung und -Programmierung
- Breite Abdeckung unterschiedlichster Anwendungsgebiete und Märkte der embedded Elektronik inkl. Firmwareentwicklung durch langjährig aufgebaute Expertise bspw. in MSR, analoger/digitaler Signalverarbeitung, Sensorik, Prozessortechnologien, IoT und Funksysteme, Industrieanwendungen, HMI/UI, Bussysteme und Kommunikationstechnik u.v.m.

Branchen:

- Consumer-Produkte u. -Elektronik
- Sanitär- und Medizintechnik
- Home-Automation (IoT)
- Industrie-Elektronik
- Automobil- und Fahrzeugelektronik







Tel.: + 49 (0)761/708 399 - 10 mobil: +49 (0)176/4788 9634 <u>www.contembs.de</u> Amtsgericht FR HRB 7249





...unsere Expertise auf einen Blick:

Konzeption – Entwicklung – Test – Serienüberführung – Produktlebenszyklus			
Firmware	Elektronik		
Machbarkeitsprüfung	(Konzepte/Technologie)		
Systementwicklung (interdisziplinär)			
kundenspezifische Firmware- und App-Entwicklung	kundenspezifisches Schaltungsdesign analog / digital		
Erstellung und Anpassung von Device-Treibern	technologieoptimierte Bauteilauswahl		
Auswertungsalgorithmik und Signalfilterung per μC	Toleranzrechnung und Optimierung von Signalpfaden		
Bauteil- und Baugruppenoptimierung			
• ressourcenoptimierte Auslegung von µC/RAM/Flash	Leiterplattenlayout (inkl. mech. Schnittstellen)		
Optimierung und Modernisierung best	ehender BG (mit allen Firmwareaspekten)		
Definition der Fertigungstechnologien (auch: ISP, EOL Programmierung und turnaround-Zeiten)			
Technisches Projektmanagement			
Ideen- und Konzeptfindung und Innovationsprozessbegleitung			
Projektplanung und -Leitung Firmware / Hardware			
Fertigungsüberführung (Musterphasen und Serie)			
Simulation und Optimierung			
Laufzeitoptimierung (FW-Profiling)	Schaltungssimulation mit Spice		
Erstellung und Einbinden von Test-Frameworks	Toleranzrechnung (kritischer) Signalpfade		
entwicklungsbegleitende EMV Messungen (auch EMV-Testfirmwareerstellung)			
Prüfmittelbau Prüfmittelbau			
Entwicklung und Erstellung von Prüfmitteln inkl. Test-Scripten (bspw. shell, pytest)			
Definition und Unterstützung für EOL-Tests inkl. REST Datenbankzugriff			
Programmierung der Reaktion auf Test-Stimuli in FW	frühzeitige Berücksichtigung von Testpunkten in HW		
Prototyping			
Erstellen von MVP Firmware	Rapid Prototyping der Muster-Leiterplatten		
zügige Wiederverwendung von FW-Bestandteilen	Bestückung, Prototypen-Aufbau und Inbetriebnahme		
• Plattformgedanke, Portierbarkeit zw. μC Familien	3D-Druck und Musterbau kompletter Baugruppen		
Technologie-Schwerpunkte			
Ablaufsteuerung, HMI Visualisierung (embedded, iOS)	Design von embedded electronics (analog, digital)		
Maschinenkommunikation (KommStacks)	Funksysteme (auch low power, batteriebetrieben)		
Bootloader und Firmwareupdates (OTA)	Multi-Prozessor Designs und verteilte Systeme		
Signalverarbeitung (im Zusamn	nenspiel aus Hard- und Firmware)		
Eingesetzte Entwicklungsumgebungen und CAE Software			
• embedded RTOS (Zephyr) und Linux (Yocto)	• KiCAD		
• VS Code, Xcode, Node-RED u.a. (IAR, Segger,)	Altium Designer		
• C/C++, Swift (iOS), Python	• Eagle		